

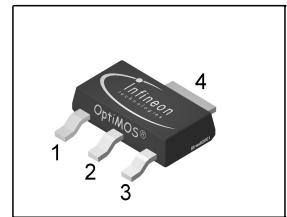
OptiMOS® Power-Transistor
Feature

- N-Channel
- Enhancement mode
- Logic Level

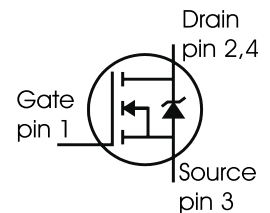
Product Summary

V_{DS}	55	V
$R_{DS(on)}$	33	m Ω
I_D	5.2	A

SOT 223



Type	Package	Ordering Code	Marking
BSP603S2L	SOT 223	Q67060-S7213	2N603L


Maximum Ratings, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Continuous drain current	I_D		A
$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5.2	
$T_A = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$		4.1	
Pulsed drain current	$I_{D\text{ puls}}$	21	
$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
Power dissipation	P_{tot}	1.8	W
$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}	-55... +150	$^{\circ}\text{C}$
IEC climatic category; DIN IEC 68-1		55/150/00	

Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Characteristics					
Thermal resistance, junction - soldering point (Pin 4)	R_{thJS}	-	15	20	K/W
Thermal resistance, chip to ambient air:	R_{thJA}				
@ min. footprint		-	-	120	
@ 6 cm ² cooling area ^{F)}		-	-	70	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Static Characteristics					
Drain-source breakdown voltage $V_{GS}=0V, I_D=1mA$	$V_{(BR)DSS}$	55	-	-	V
Gate threshold voltage, $V_{GS} = V_{DS}$ $I_D=50\mu A$	$V_{GS(th)}$	1.2	1.6	2	
Zero gate voltage drain current $V_{DS}=55V, V_{GS}=0V, T_j=25^{\circ}C$ $V_{DS}=55V, V_{GS}=0V, T_j=150^{\circ}C$	I_{DSS}	- -	0.1 10	1 100	μA
Gate-source leakage current $V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$	I_{GSS}	-	10	100	
Drain-source on-state resistance $V_{GS}=4.5V, I_D=2.6A$	$R_{DS(on)}$	-	27	40	m Ω
Drain-source on-state resistance $V_{GS}=10V, I_D=2.6A$	$R_{DS(on)}$	-	23	33	

¹Device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm² (one layer, 70 μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical without blown air.

Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Dynamic Characteristics

Transconductance	g_{fs}	$V_{DS} \geq 2 \cdot I_D \cdot R_{DS(on)max}$, $I_D = 5.2$	8.9	17.8	-	S
Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V$, $V_{DS} = 25V$, $f = 1MHz$	-	1034	1390	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	244	325	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	75	110	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 30V$, $V_{GS} = 4.5V$, $I_D = 5.2A$, $R_G = 5.6\Omega$	-	10.8	16	ns
Rise time	t_r	$V_{DD} = 30V$, $V_{GS} = 4.5V$,	-	16	24	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	$I_D = 5.2mA$,	-	28	40	
Fall time	t_f	$R_G = 5.6\Omega$	-	15	23	

Gate Charge Characteristics

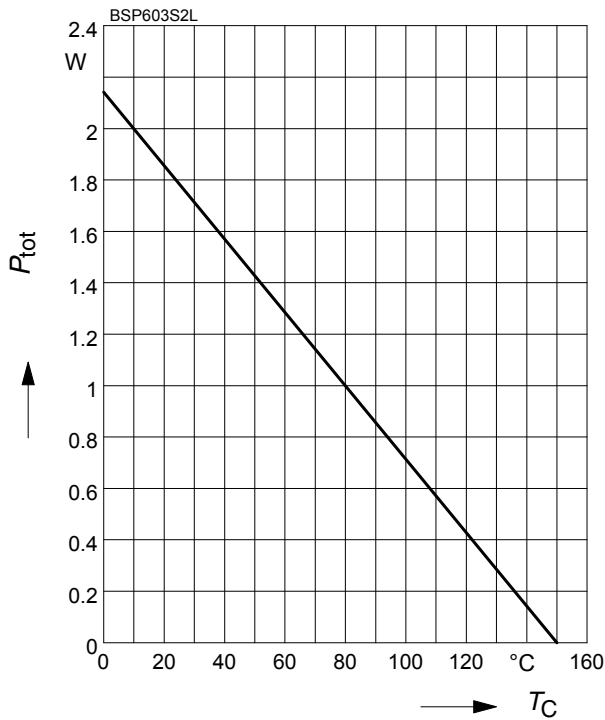
Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD} = 44V$, $I_D = 5.2A$	-	3.5	4.6	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	10.6	16	
Gate charge total	Q_g	$V_{DD} = 44V$, $I_D = 5.2A$, $V_{GS} = 0$ to $10V$	-	31	42	
Gate plateau voltage	$V_{(plateau)}$	$V_{DD} = 44V$, $I_D = 5.2A$	-	3	-	V

Reverse Diode

Inverse diode continuous forward current	I_S	$T_A = 25^\circ C$	-	-	5.2	A
Inv. diode direct current, pulsed	I_{SM}		-	-	21	
Inverse diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS} = 0V$, $I_F = 5.2A$	-	0.8	1.1	V
Reverse recovery time	t_{rr}	$V_R = 30V$, $I_F = I_S$, $di_F/dt = 100A/\mu s$	-	46	58	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	44	55	

1 Power dissipation

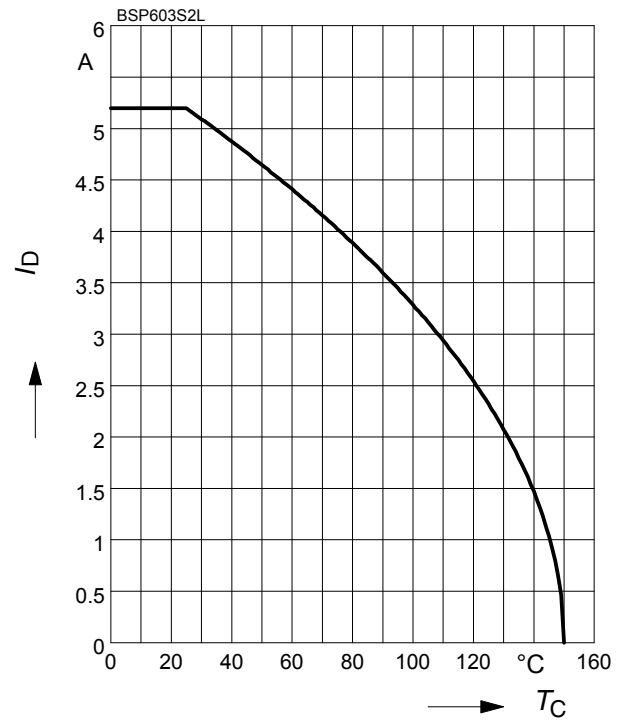
$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$



2 Drain current

$$I_D = f(T_C)$$

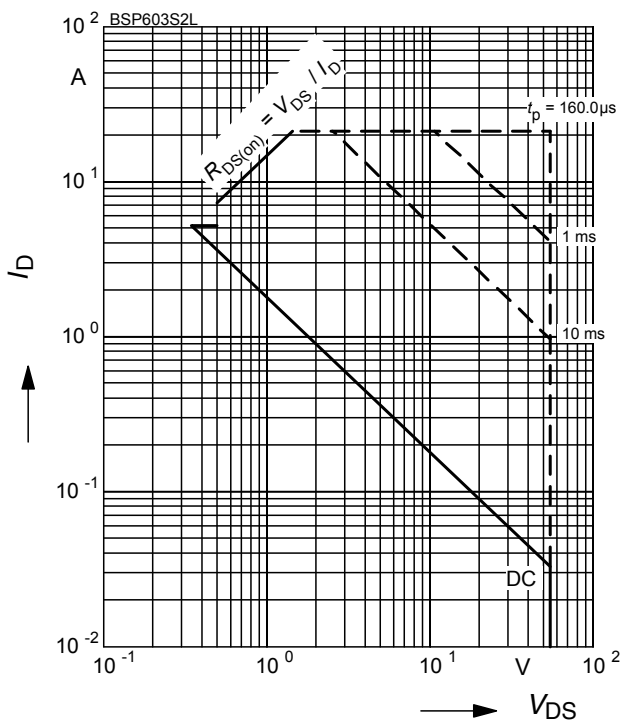
parameter: $V_{GS} \geq 10 \text{ V}$



3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS})$$

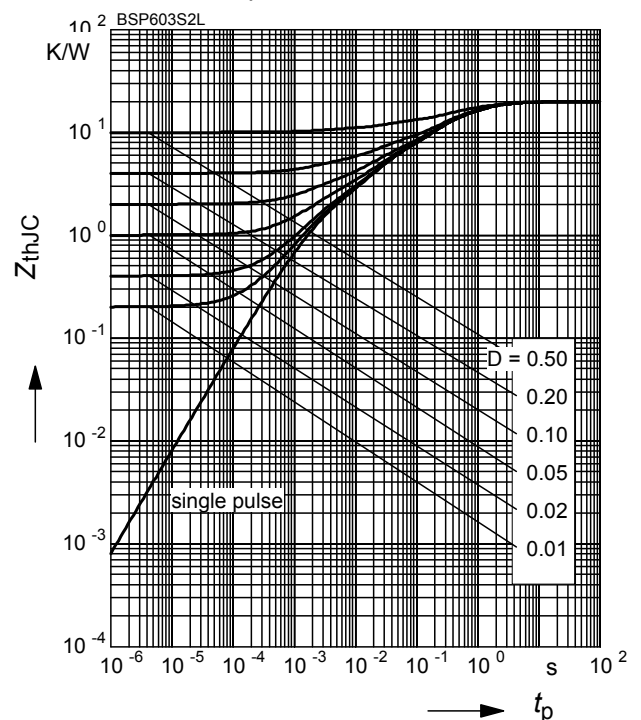
parameter: $D = 0$, $T_C = --$



4 Max. transient thermal impedance

$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$

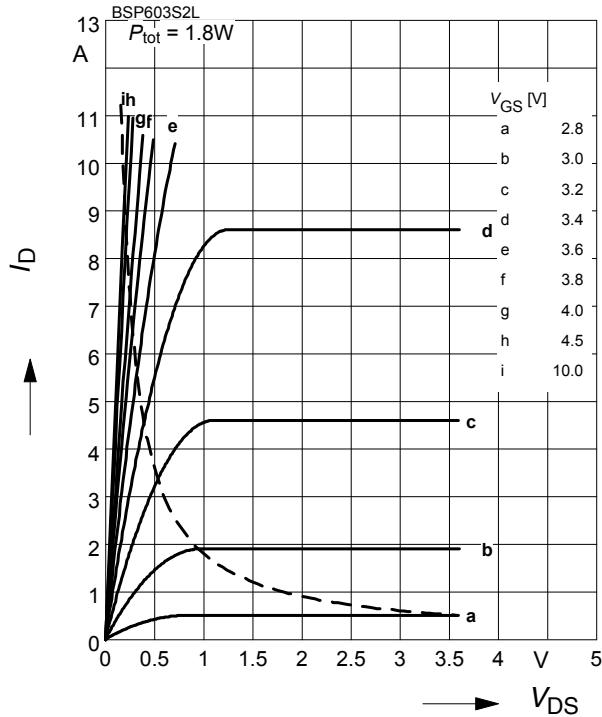
parameter: $D = t_p / T$



5 Typ. output characteristic

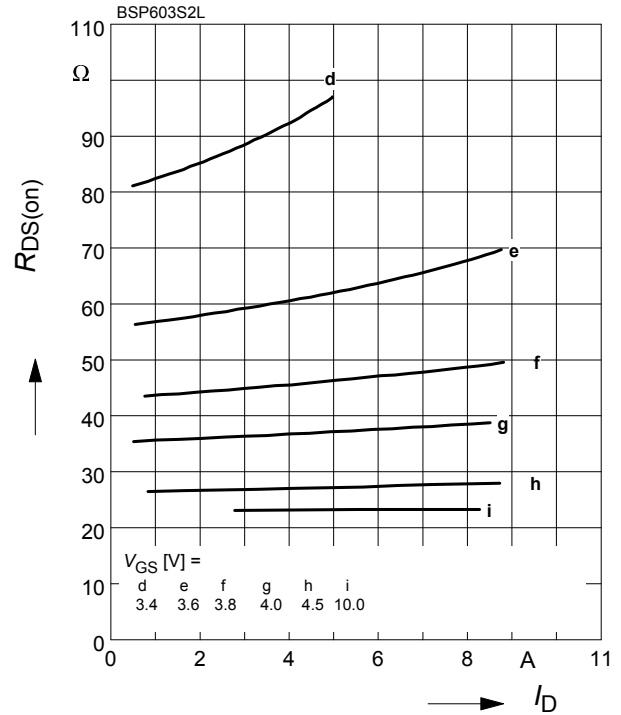
$$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$$

parameter: $t_p = 80 \mu\text{s}$


6 Typ. drain-source on resistance

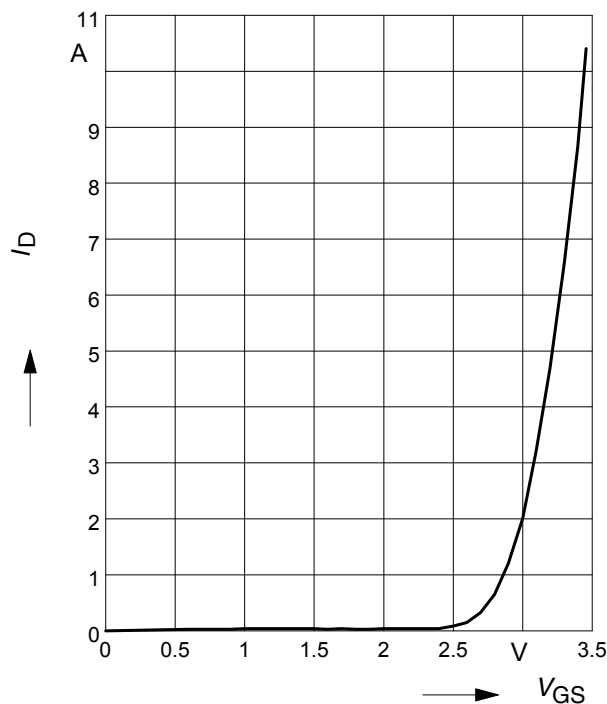
$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$

parameter: V_{GS}


7 Typ. transfer characteristics

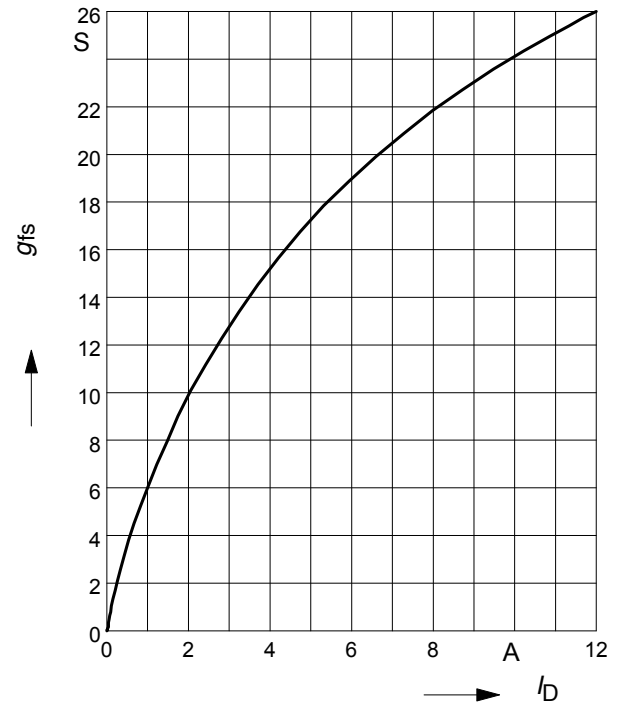
$$I_D = f(V_{GS}); V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$

parameter: $t_p = 80 \mu\text{s}$


8 Typ. forward transconductance

$$g_{fs} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$$

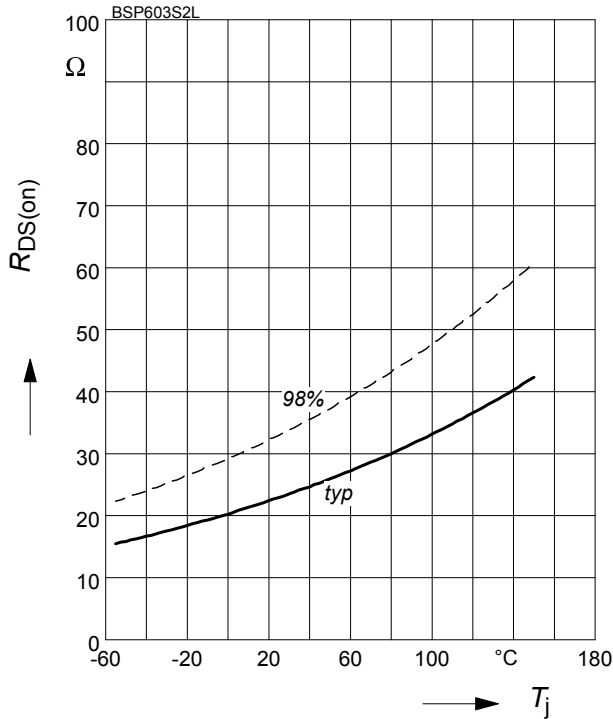
parameter: g_{fs}



9 Drain-source on-state resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$

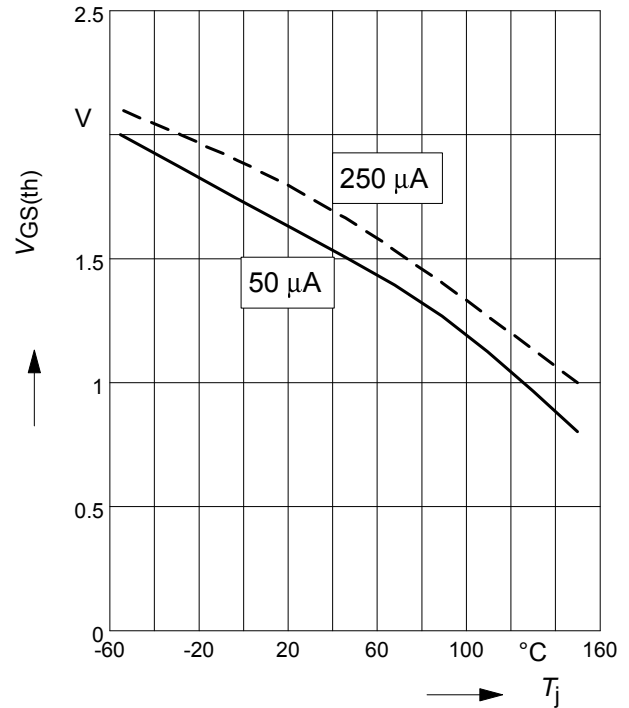
parameter: $I_D = 2.6 \text{ A}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$



10 Typ. gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$

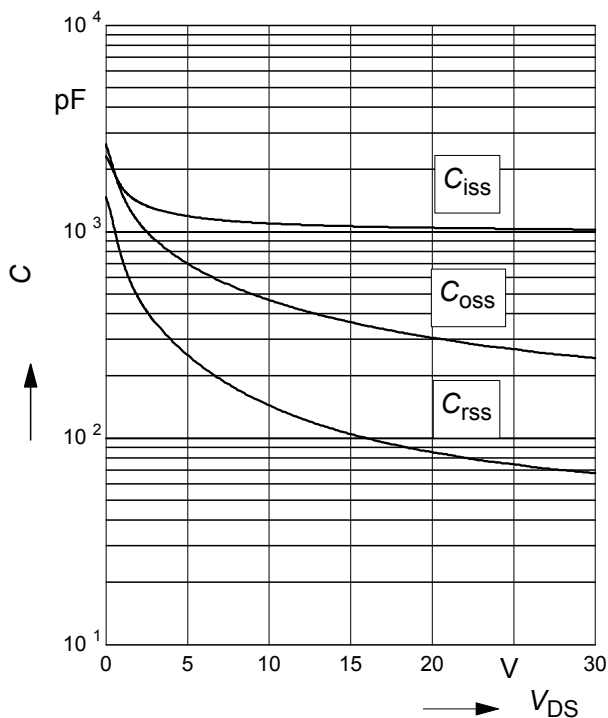
parameter: $V_{GS} = V_{DS}$



11 Typ. capacitances

$$C = f(V_{DS})$$

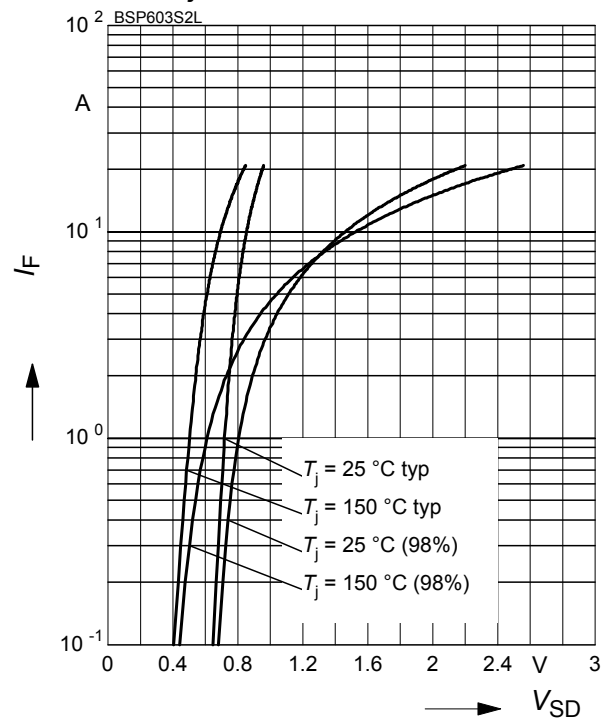
parameter: $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$



12 Forward character. of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$

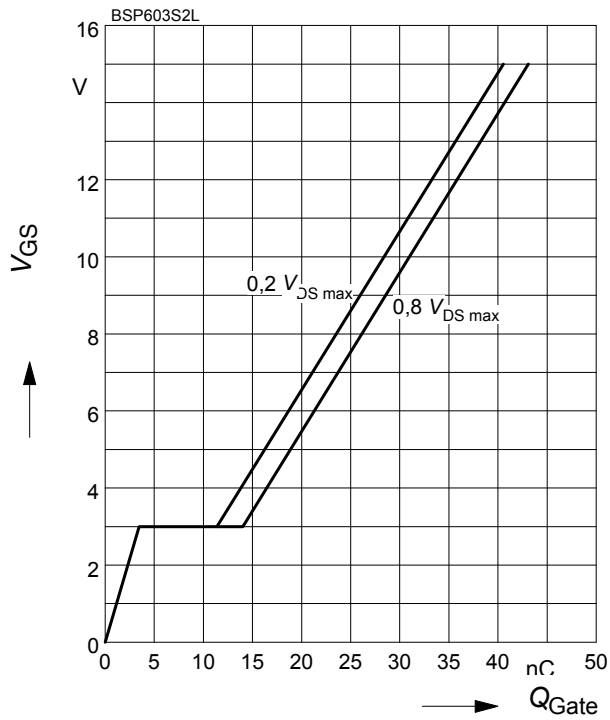
parameter: T_j , $t_p = 80 \mu\text{s}$



13 Typ. gate charge

$$V_{GS} = f(Q_{Gate})$$

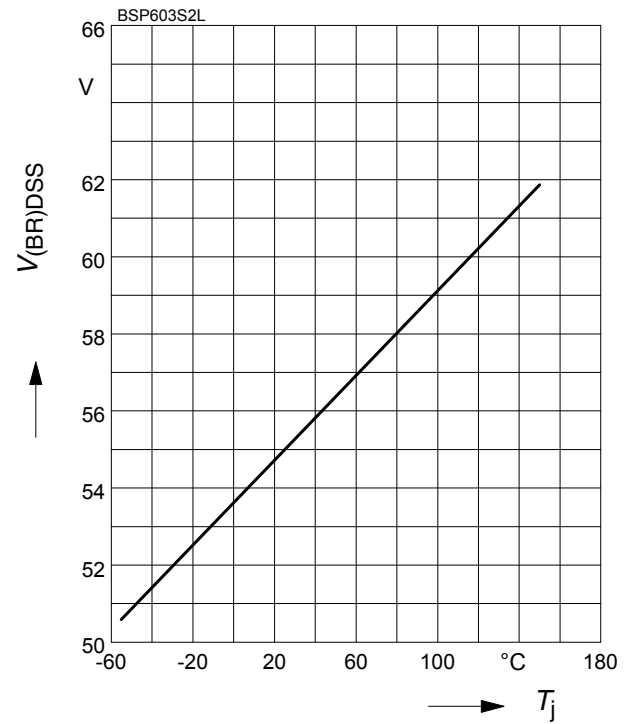
parameter: $I_D = 5.2 \text{ A}$ pulsed



14 Drain-source breakdown voltage

$$V_{(BR)DSS} = f(T_j)$$

parameter: $I_D = 10 \text{ mA}$



Published by
Infineon Technologies AG,
Bereichs Kommunikation
St.-Martin-Strasse 53,
D-81541 München
© Infineon Technologies AG 1999
All Rights Reserved.

Attention please!

Maximum soldering conditions: Maximum 3 times IR profile acc. to IPC 9501 (235°C +5/-0)

Jedec level 3

The information herein is given to describe certain components and shall not be considered as warranted characteristics.

Terms of delivery and rights to technical change reserved.

We hereby disclaim any and all warranties, including but not limited to warranties of non-infringement, regarding circuits, descriptions and charts stated herein.

Infineon Technologies is an approved CECC manufacturer.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office in Germany or our Infineon Technologies Representatives worldwide (see address list).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А